# ПЕРЕНОС И УДЕРЖАНИЕ КРЕМНИЯ В Ті-Si-N-ПОКРЫТИЯХ В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ

И.И. Аксёнов<sup>1</sup>, В.А. Белоус<sup>1</sup>, С.К. Голтвяница<sup>2</sup>, В.С. Голтвяница<sup>2</sup>, Ю.А. Заднепровский<sup>1</sup>, А.С. Куприн<sup>1</sup>, Н.С. Ломино<sup>1</sup>, О.В. Соболь<sup>3</sup> <sup>1</sup>ННЦ ХФТИ, <sup>3</sup>НТУ ХПИ, Харьков, Украина <sup>2</sup>ООО «Риал», Запорожье, Украина

На примере титан-кремниевых композитов (содержание кремния в катоде 4...5 вес.%) изучались особенности переноса составляющих катодного материала к покрытиям, осаждаемым вакуумно-дуговым методом в присутствии азота. Изучалась эволюция свойств покрытий (микротвёрдости, элементного и фазового составов) с изменением давления газа в реакционном объёме. Установлен немонотонный характер зависимости содержания кремния в покрытии от давления газа с минимумом в области 10<sup>-3</sup> Торр. Описан предположительный механизм формирования такой зависимости.

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Многокомпонентные покрытия основе на нитридов двух и более элементов отличаются высокими физико-механическими характеристиками, повышенной термостойкостью и широко применяются В качестве износостойких антифрикционных поверхностных слоёв в машиностроении и в микроэлектромеханических системах, В качестве барьерных а также слоёв в микроэлектронике. Такие покрытия могут быть сформированы вакуумно-дуговым методом либо испарением мишени (катода, изготовленного из композиционного материала определённого состава) пибо смешением плазменных потоков генерируемых несколькими источниками плазмы [1, 2]. В обоих случаях наиболее неопределённым вопрос является процентного содержания компонентов катодного материала в покрытии. Перенос материала с рабочей поверхности катода на подложку в атмосфере реакционных газов определяется целым рядом физических процессов. На поверхности катода синтезируются эрозионностойкие соединения ( в данном случае это нитриды титана), в дрейфовом пространстве между катодом и подложкой происходит рассеяние продуктов эрозии на молекулах газа, конденсат на подложке подвергается распыляющему воздействию co стороны конденсирующихся частиц. Все эти явления могут приводить к тому, что исходный состав материала катода и результирующий состав покрытия будут существенно отличаться. В работе [3] композиционных на примере катодных материалов Ti-Si Ti-Al экспериментально И исследованы особенности переноса компонентов этих материалов к осаждаемым покрытиям. Эксперименты проводились остаточном при давлении в вакуумной камере 2·10<sup>-5</sup> Торр. Было установлено, что процентное содержание компонентов покрытий существенно отличается от соотношения их концентраций в катоде. Оставалось не выясненным влияние азота, напускаемого в камеру. на процесс переноса осаждаемых компонентов катодного материала при синтезе работы нитридов. Задачей настоящей было

выяснение именно этого вопроса. На примере титанкремниевых композитов изучались особенности переноса составляющих катодного материала к покрытию в присутствии азота, изучалась скорость осаждения покрытий в функции давления азота, а также эволюция свойств покрытия (микротвёрдости, элементного и фазового составов) с изменением давления газа в реакционном объёме.

### 2.УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В экспериментах использовался вакуумнодуговый источник плазмы с магнитной стабилизацией катодного пятна и фокусировкой плазменного потока [3,4]. В качестве катодного материала использовались композиты Ti-Si с 4 вес.% или 5 вес.% кремния. Ток вакуумной дуги при осаждении покрытий составлял 90...100 А. Покрытия осаждались на образцы-подложки размером 20×10×1 мм, закрепляемые на подложколержателе в виде массивного медного диска диаметром 100 мм и толщиной 15 мм. Расстояние между катодом и подложкодержателем 350 мм. Ha полложкодержатель составляло подавался отрицательный относительно стенок камеры потенциал смещения - 50 или - 250 В. Неоговоренные здесь условия осаждения покрытий аналогичны тем, которые описаны в предыдущей работе [3]. Концентрация кремния в покрытиях ( $C_{Si}$ ) определялась рентгенофлуоресцентным методом с помощью анализатора СПРУТ (производство АО "Укррентген"). (Величина С<sub>Si</sub> определялась без учёта концентрации азота, т.е. за 100 % принималась сумма концентраций титана и кремния). Микротвёрдость покрытий (Н<sub>и</sub>) измеряли микротвердомером ПМТ-3 с пирамидой Виккерса при нагрузках 50 и 100 Г и толщинах конденсата ~ 10 мкм. Фазовый состав покрытий исследовали с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3.

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 3.1. СКОРОСТЬ ОСАЖДЕНИЯ

На рис. 1 приведены результаты измерений скорости осаждения покрытий в функции давления азота V(p), полученные при напряжениях смещения на подложке – 50 и – 250 В. Кривая для Ті-катода

(для  $U_{cm} = -50$  B) лежит несколько выше, чем аналогичная кривая, полученная при использовании катода из титана с добавкой кремния. Из рис. 1 следует также, что при низких давлениях азота скорость осаждения конденсатов остаётся практически на одном уровне и быстро падает с ростом давления свыше примерно 3.10<sup>-4</sup> Торр. (Снижение скоростей осаждения на краях дискаподложкодержателя по сравнению с его центром не превысило 5...10 % во всём исследованном диапазоне давлений азота). В диапазоне давлений до 10<sup>-3</sup> Торр наблюдается заметное снижение скорости осаждения при подаче повышенного напряжения смещения на подложку (U<sub>см</sub> = - 250 B), что можно отнести за счёт самораспыления конденсата в процессе его осаждения. В области давлений свыше 10<sup>-3</sup> Торр этот процесс сходит на нет вследствие рассеяния энергии падающих частиц на более плотной газовой мишени.



Рис. 1. Скорость осаждения конденсатов в зависимости от давления азота; схема размещения образцов-подложек.  $U_{cm} = -50 B (1, 2),$  $U_{cm} = -250 B (3). Катод из Ti (1),$ из Ti +4 вес.%Si (2 и 3)

#### 3.2. КОНЦЕНТРАЦИЯ КРЕМНИЯ И МИКРОТВЁРДОСТЬ

В этом же диапазоне давлений с использованием Ті-Sі-катода получены зависимости концентрации кремния  $C_{Si}(p)$  в покрытиях, осаждённых при разных потенциалах на подложке (рис. 2). С ростом давления рабочего газа (азота) вплоть до величины  $p \cong 10^{-3}$  Topp происходит плавное снижение концентрации кремния, обусловленное тем, что, с одной стороны, согласно [5], средняя кинетическая энергия вылетающих из катода ионов титана (122 эВ) выше, чем у ионов кремния (97 эВ), и в результате столкновений с газовой мишенью происходит «обеднение» плазменного потока менее энергичными частицами. С другой стороны, этому процессу также способствует селективное распыление кремния налетающим потоком частиц увеличении [6]. При дальнейшем давления достаточно происходит крутое повышение содержания Si в покрытии. Кривая 2, полученная при более высоком потенциале смещения на подложке, иллюстрирует влияние величины энергии конденсируемых частиц на величину  $C_{Si}$ : концентрация кремния в конденсате при  $U_{cm} = -250$  В снижается на несколько десятков процентов.



Рис. 2. Относительные содержания кремния в конденсате в зависимости от давления азота



Гис. 5. Относительные сооержания кремния в конденсатах Ті—Si (кривые 1 и 2) и микротвёрдости покрытий (кривые 3 и 4) в зависимости от давления азота

С целью обнаружения возможных корреляций между поведением  $C_{Si}(p)$  и ходом кривых микротвёрдости  $H_{\mu}(p)$  соответствующие графики помещены на одном рисунке (рис. 3). Из него видно, что в интервале давлений 10<sup>-5</sup>...10<sup>-3</sup> Торр ход зависимостей содержания кремния в конденсате и микротвёрдости этих конденсатов находится "в противофазе": с уменьшением C<sub>Si</sub> наблюдается рост *H*<sub>µ</sub> и, наоборот, – уменьшение содержания кремния приводит к увеличению микротвёрдости. Этот вывод справедлив как для катода с добавкой 4 % Si, так и для катода с 5 % Si. При более высоких азота (примерно свыше 10<sup>-3</sup> Торр) давлениях Н<sub>и</sub> начинает коррелировать поведение с содержанием кремния в покрытии, причём такое соответствие повышается с увеличением содержания кремния в катоде.

Для того чтобы оценить роль небольших добавок Si на ход зависимости  $H_{\mu}(p)$  были изготовлены две серии образцов с покрытиями, осаждёнными в одинаковых технологических условиях: одна серия – с использованием титанового катода, а другая – с катодом из титана с добавкой кремния (4 вес.%). Полученные зависимости  $H_{\mu}(p)$  для двух значений потенциала на подложке приведены на рис.4.



Рис. 4. Микротвёрдость покрытий в зависимости от давления азота. Кривые 1 и 2 - катод из Ті, кривые 3 и 4 - катод из Ті +4 вес.%Si

Как следует из этого рисунка, с ростом давления, вплоть до  $10^{-4}$  Торр, значения микротвёрдости покрытий, полученных с использованием катодов из обоих материалов, также возрастают и практически мало отличаются друг от друга. В диапазоне давлений  $10^{-4}...10^{-2}$  Торр зависимость  $H_{\mu}(p)$  для случая Ті-катода характеризуется наличием широкого плато, а для катода с добавкой Si на графике наблюдается достаточно узкий максимум вблизи давления 5·10<sup>-4</sup> Торр.



Рис.5. Поверхность образцов с Ti-Si-N покрытиями, полученными при давлениях азота 5·10<sup>-4</sup> Торр(а и b), и 8·10<sup>-3</sup> Торр (с и d). Справа – фрагменты снимков, расположенных слева, при увеличении ×1000. Катод – Ti +4 вес.% Si

Покрытия, осаждённые при разных давлениях азота, имеют разный уровень внутренних напряжений: более высокая микротвёрдость, как правило, сопровождается более высокими внутренними напряжениями [7], которые активно релаксируют, и это наглядно демонстрирует рис. 5. Верхний ряд фотографий относится к образцу с покрытием, полученным при давлении азота  $5 \cdot 10^{-4}$  Торр, т. е. вблизи максимума кривой  $H_{\mu}(p)$  (см. рис. 4). В данном случае практически вся поверхность образца представлена участками с межслойными "отстрелами" плёнки, что является, по-видимому, результатом её сильно напряжённого состояния. На нижних фотографиях – образец покрытия, полученного в области повышенного давления. Микротвёрдость этого конденсата ниже, на уровне 23 ГПа, и на его поверхности дефекты типа "отстрелов" отсутствуют полностью.

#### 3.3. ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Представляет интерес выяснение стабильности свойств полученных покрытий во времени. С этой целью спустя 10 месяцев были повторно измерены значения  $H_{\mu}$  для образцов с покрытиями, полученными при разных давлениях и разных процентных содержаниях кремния в катоде. Результаты показаны на рис. 6. Видно, что разные участки зависимости  $H_{\mu}(p)$  характеризуются разным уровнем стабильности во времени твёрдости, с которой в определённой степени коррелируют и другие механические свойства покрытий. При этом повышение содержания кремния в материале катода демонстрирует тенденцию к улучшению их стабильности.



Рис. 6. Микротвёрдость покрытий в зависимости от давления азота. Катод из Ті +4 вес.%Si (a), катод из Ті + 5 вес.%Si (б) Сплошные линии – измерения непосредственно после осаждения, пунктирные – через 10 месяцев

#### 3.4. ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

В разное время на разных рентгеновских установках – дифрактометрах ДРОН-3 авторами были получены рентгенограммы покрытий, осаждённых при различных давлениях азота в схожих экспериментальных условиях (расстояние от потенциал на подложке) катода И при использовании Ті-катода марки МЧВП и катода из титана с добавкой 4% кремния. Для сравнения они приведены на рис. 7.



Рис.7. Рентгенограммы покрытий, полученных при разных давлениях азота. Верхний блок – для катода из Ti: 1,7·10<sup>-4</sup> Topp (1); 6·10<sup>-4</sup> Topp (2); 5·10<sup>-3</sup> Topp (3); 2·10<sup>-3</sup> Topp (4). Нижний блок – для катода из Ti +4 вес.%Si

В обоих случаях, в условиях низкого давления азота (вблизи 10<sup>-4</sup> Торр) рентгеновские спектры исследуемых покрытий характеризуются наличием в них многофазного материала. Так, в системе Ti-N при этом давлении газа помимо фазы TiN происходит формирование фаз с меньшим содержанием азота:  $Ti_2N$  - с тетрагональной решёткой, а также TiN<sub>0,3</sub> - с гексагональной решёткой. В системе Ti-Si-N рентгенограмма при давлении также свидетельствует о низком гетерофазности осаждённого материала. Причём на дифрактограмме образцов помимо дифракционных пиков основной фазы, TiN, присутствует широкая кривая с положением максимума нитридной фазы, характерным для нитрида титана с тетрагональной решеткой И содержанием азота ниже стехиометрического. С ростом давления азота покрытия, получаемые из катодов разного состава и Ті, и Ті+4% Si, становятся однофазными и

представляют собой TiN с кубической решёткой типа NaCl. Характерной особенностью для этих покрытий является появление текстуры [111]. Никакие другие фазы, в том числе нитрид кремния, не выявляются.

Весьма вероятно, что при низкой концентрации кремния формируется фаза (Ti,Si)N, которая представляет собой твёрдый раствор Si в решётке TiN. Период кристаллической решетки нитрида титана составляет 0.4275 нм, что несколько превышает табличное значение, характерное для TiN массивного стехиометрического состава (0,4243 нм). Такое отклонение может быть обусловлено влиянием высоких сжимающих остаточных напряжений в плёнках, которые характерны для ионно-плазменных конденсатов. При давлении азота 9.10<sup>-4</sup> Торр в покрытии выявлена сильная текстура аксиального типа с осью, перпендикулярной плоскости подложки. те кристаллографические плоскости (111)расположены преимущественно параллельно плоскости подложки. Размер областей когерентного рассеяния в плёнках составляет около 15 нм. На рентгенограмме образца, полученного при более высоком давлении (8·10<sup>-3</sup> Торр), также хорошо видны линии фазы TiN, однако с другим соотношением интенсивности отражений, которое свидетельствует об изменении текстуры. В конденсате формируется текстура аксиального типа осью [110], перпендикулярной с плоскости подложки, т.е. кристаллографические плоскости (220) преимущественно расположены параллельно плоскости подложки. Отражение (220) усилено на рентгенограмме по сравнению с не текстурированным образцом. Период кристаллической решётки составляет 0,4271 нм, что ниже, чем при давлении азота 9.10-4 Торр. Это быть обусловлено рядом причин: может увеличением концентрации кремния, снижением отклонением остаточных напряжений. от стехиометрического содержания азота. Размер ОКР в плёнке составляет 10...12 нм.

#### 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лля анализа приведенных на рис. 3 зависимостей C<sub>Si</sub>(p) проведем согласно [8] оценку поступающих на подложку металлических атомов n<sub>Me</sub>, исходя из скорости осаждения и потока молекул азота n<sub>N2</sub> при разных давлениях этого газа. Такая оценка показывает, что при давлении  $10^{-5}$  Topp имеем отношение  $n_{N2}/n_{Me} \cong 0,1$ , при давлении  $10^{-4}$  Topp - отношение  $n_{N2}/n_{Me} \cong 1,0$ , при  $10^{-3}$  Торр -  $n_{N2}/n_{Me} \cong 12$ , а при  $10^{-2}$  Торр n<sub>N2</sub>/n<sub>Me</sub> ≈ 300. Следует отметить, что если при малых давлениях на подложку в основном попадает молекулярный азот, то при повышении увеличения лавления вследствие частоты соударений газовых молекул С ионами в катодом промежутке между И подложкой значительная часть азота будет поступать в атомарном состоянии. Это упрощает процесс образования нитрида, поскольку случае в

молекулярного азота молекула, адсорбировавшаяся на поверхности конденсации, должна вначале диссоциировать на атомы, и только после этого происходит образование нитрида путем возникновения двух ковалентных связей металл-азот.

Процесс, проходящий по такой схеме. термодинамически возможен, так как изменение энергии Гиббса в результате этой реакции отрицательно. Действительно, энергия диссоциации нитрида титана равна эти 807,33 кДж/моль. Как видно, значения превышают половину энергии диссоциации молекулы азота, равную 471,52 кДж/моль [9]. Это свидетельствует о том, что энергия активации образования нитрида на поверхности конденсации в результате диссоциативной хемосорбции адсорбированного молекулярного азота будет равна энергии диссоциации азота. В то же время при образовании нитрида из атомарного азота такого активационного барьера нет.

В случае системы Ti-Si-N помимо нитрида титана возможно образование и нитрида кремния. Такой процесс из составляющих атомов Si и N также энергетически выгоден из-за отрицательной энергии такой реакции. Однако в зависимости от концентрации поступающего азота он может проходить разными путями. Один путь - при относительно невысоком давлении, когда n<sub>N2</sub>/n<sub>Me</sub> ≤1. В этом случае, как показано в работах [10, 11], может происходить образование фазы SiN с кубической решеткой по типу ТіN-матрицы. Выигрыш свободной энергии при этом относительно невысок и составляет -192 кДж/моль. Другой путь реализуется при больших потоках азота на поверхность роста, когда в соответствии с термодинамическим подходом, основанном на минимизации свободной энергии Гиббса. при достаточно большой активности азота может протекать реакция  $3SiN + 0.5N_2 = Si_3N_4$ , что дает выигрыш -168 кДж/(моль·атом) [10]. Это указывает на высокий термодинамический выигрыш в системе термодинамически при образовании более стабильного Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (выигрыш свободной энергии при образовании Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> напрямую из атомов Si и N составляет -745,1 кДж/моль в системе TiN-(SiN) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>).

Таким образом, можно предположить, что наблюдаемые нами изменения концентрации C<sub>Si</sub> при увеличении давления (см. рис. 2 и 3) можно связать с образованием нитрида титана и двух путей синтеза нитрида кремния. В частности, при давлениях свыше 10<sup>-3</sup> Торр, высокий выигрыш свободной энергии при образовании фазы Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ответственен, по-видимому, за повышение относительного содержания кремния в покрытии. Действительно. в этом случае образование связанного комплекса атомов с высокой суммарной массой должно приводить к снижению распыляющего воздействия атомами титана в процессе конденсации [12].

В заключение остановимся на имеющихся в настояшее время моделях формирования

двухфазного материала в покрытиях тройной системы Ti-Si-N. В своей первой статье Ли и др. [13] предложили в качестве объяснения большого повышения твердости, обнаруженного в Ti-Si-Nпокрытиях, образование нанокристаллических частиц TiN, окруженных аморфноподобной фазой Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Однако, когда эти результаты были проанализированы более детально и определены размеры кристаллитов [14], стало ясно, что это объяснение неверно, поскольку такие выделения Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> не могут сформироваться в пределах маленьких кристаллитов размером в несколько нанометров. Была разработана новая концепция, основанная на сильной, термодинамически управляемой и диффузионно контролируемой (спинодальной) фазовой сегрегации, которая ведет к формированию стабильной наноструктурной самоорганизации. Самоупорядочение в бинарных системах, обнаруженное Кнотеком и Баримани [15]. позже Андриевским [16]. связано а последовательными концентрационными колебаниями при спинодальном распаде.

Напомним, что спинодальная фазовая сегрегация реализуется в смешанной бинарной системе A<sub>1-x</sub>B<sub>x</sub>, для концентрационного интервала, в котором вторая производная свободной энергии смешанной фазы отрицательная, а энергия межфазной деформации является величиной, существенно меньшей по сравнению с энергией расслоения этой фазы, и конечные стабильные фазы являются когерентными [17]. При низком давлении азотной атмосферы это применимо к ГЦК-системе Ti<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>, в которой энергия расслоения составляет 6 кДж/(моль·атом) [10], а результирующее состояние представляется двумя решётками: ГЦК–ТіN и ГЦК–SiN.

Следует отметить, что для учета вклада энергии деформации в когерентную спинодальную кривую, необходимо знать межфазное несоответствие. Рассчитанное несоответствие между объемом. приходящимся на один атом в ГШК-ТіN и ГШК-Ті<sub>0 75</sub>Si<sub>0 25</sub>N, составляет 0.14%, а в ГЦК-SiN и ГЦК- $Ti_{0.75}Si_{0.25}N$  – 0.49%, что намного меньше, чем величина несоответствия 9.4% для β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и ГЦК-Ті<sub>0 75</sub>Si<sub>0 25</sub>N [411]. Следовательно, в условиях постоянной стехиометрии метастабильный ГЦК-Ті<sub>0 75</sub>Si<sub>0 25</sub>N должен вначале разлагаться на ГЦК-ТіN и ГЦК-SiN с малым несоответствием решетки, так как переход в равновесное β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-состояние связано с большими объемными изменениями и увеличением содержания азота.

Таким образом, можно сделать вывод, что образование  $Si_3N_4$ -фазы может быть достигнуто уже в процессе осаждения Ti-Si-N-покрытия при высоком давлении азота (>10<sup>-3</sup> Topp). В этом случае уже в процессе формирования покрытия становится возможным расслоение твердого раствора диффузионным путем на две фазы: фазу TiN и энергетически выгодную, хотя и с более сложной гексагональной решеткой, фазу Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Если теперь остановиться на структурном состоянии формируемого покрытия, то следует отметить, что при низком давлении азота, когда наблюдается непрерывное повышение твердости (от  $10^{-5}$  до  $4 \cdot 10^{-4}$  Торр) происходит формирование низшего по азоту нитрида титана Ti<sub>2</sub>N, который с повышением давления в этом интервале переходит в ТіN стехиометрического состава с текстурой (111). Отмеченные структурные преобразования в указанном интервале давлений практически в точности совпадают с эволюцией структуры в аналогичном интервале давлений при получении нитрида титана распылением чистой (без кремния) титановой мишени. Никаких фаз нитрида кремния не обнаружено, и сам кремний при относительно невысоком потоке азота, характерном для этого интервала давлений, по-видимому, находится в твердом растворе (Ti,Si)N. С этим можно связать то, что в отличие от чистого TiN, у которого с повышением давления текстура не изменяется, в случае Ti-Si-N-системы при давлении 8·10<sup>-3</sup> Торр происходит формирование текстуры (110).

Обобщая полученные данные фазового анализа, исследования элементного состава и твердости, можно отметить, что повышение твердости при одновременном относительном уменьшении Siсоставляющей интервале давлений в  $10^{-5} \dots 7 \cdot 10^{-4}$  Topp коррелирует эволюцией с фазоваго состава от низшей по азоту Ti<sub>2</sub>N-фазы до стабильной стехиометрической ТіN-фазы с кубической решеткой. Вследствие высокого выигрыша энергии при образовании нитрида титана приведена (выше была эта величина -807,33 кДж/моль) в этом интервале давлений кремний, попадающий в покрытие, из-за относительно невысокого потока атомов азота на подложку может образовывать только мононитрид кремния с относительно невысокой энергией образования и массой. Такой кремний может достаточно интенсивно десорбировать с поверхности в результате вторичного распыления более тяжелыми атомами титана. Этим можно объяснить понижение относительного содержания Si в покрытии. Высокая твердость при этом формированием обусловлена основном в преимущественно ориентированных нанокристаллитов (10...12 нм) нитрида титана (c высокой энергией связи, а потому - с высокими механическими характеристиками).

При более высоком давлении азотной атмосферы большая плотность потока азотных атомов на подложку в процессе роста покрытия позволяет формироваться не только нитриду титана, но и второй фазе с высокой энергией образования – Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Формирование такой стабильной фазы способствует удержанию большей относительной концентрации атомов Si в формируемом покрытии. При этом избыток атомов азота, попадающий в покрытие сверх того количества атомов, которое необходимо для образования основной TiN-фазы, делает покрытие несколько менее твердым.

### 5. ВЫВОДЫ

При осаждении покрытий из плазмы вакуумной дуги с катодом из композита Ti-Si, в котором содержание кремния составляло 4...5 вес.%, установлены закономерности, позволяющие сделать следующие выводы.

1. Процентное содержание компонентов покрытий отличается соотношения ОТ их концентраций в катоде и меняется в широких пределах в зависимости от параметров процесса осаждения – напряжения отрицательного смещения подложке и давления рабочего газа в на реакционной камере. При этом концентрация кремния в покрытии в любых условиях осаждения всегда ниже, чем в Ті-Si-катоде. В условиях эксперимента она принимала значения от 10 до 50% его содержания в катодах.

2. Зависимости содержания кремния в покрытии от давления газа в процессе осаждения имеют немонотонный характер с минимумом в области 10<sup>-3</sup> Торр.

3. В этой же области находится максимум зависимости твёрдости от давления азота.

4. В покрытиях, полученных в указанной области давлений, наблюдается тенденция к наибольшей временной стабильности микротвёрдости.

5. Анализ приведенных экспериментальных данных даёт основания предположить, что механизм формирования покрытий в рассматриваемых условиях, основан на том, что с изменением плотности газовой мишени в конденсате помимо нитрида титана образуются нитриды кремния различной стехиометрии: SiN – в условиях низкого давления и Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> – при повышенных давлениях азота.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. S. PalDey, S.S. Deevi. Single layer and multilayer wear resistant coatings of (Ti,Al)N; a review // *Materials Science and Engineering*. 2003, v. A342, p. 58-79.
- И.И. Аксёнов, В.В.Васильев, А.А. Лучанинов, Е.Н. Решетняк, В.Е. Стрельницкий. Двухкатодный источник фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы // ВАНТ. Серия «Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники». 2008, №1, с.136-141.
- 3. І.І. Аксьонов, В.А. Білоус, С.К. Голтвяниця, В.С. Голтвяниця, Ю.О. Задніпровський, О.С. Купрін, М.С. Ломіно, В.Д. Овчаренко. Перенесення катодного матеріалу в процесі вакуумнодугового формування покриттів // ВАНТ. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». 2009, №2, с. 181-184.
- 4. И.И. Аксёнов. Вакуумная дуга в эрозионных источниках плазмы. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2005, 212 с.

- G.Yu. Yushkov, A. Anders, E.M. Oks, I.G. Brown. Ion velocities in vacuum arc plasmas // Journal of Applied Physics. 2000, v.88, №10, p.5618-5622.
- Распыление твёрдых тел ионной бомбардировкой / Под ред. Р. Бердиша. М.: «Мир», 1984, 335 с.
- А.А. Андреев, Л.П. Саблев, С.Н. Григорьев. Вакуумно-дуговые покрытия: Харьков: ННЦ ХФТИ, 2010, 317 с.
- 8. С. Дэшман. Научные основы вакуумной техники: М.: «Мир», 1964, 716с.
- 9. В.А. Барвинок. Управление напряженным состоянием и свойствами плазменных покрытий. М.: «Машиностроение», 1990, 384 с.
- 10. R.F. Zhang, A.S. Argon, S. Veprek. Electronic structure, stability, and mechanism of the decohesion and shear of interfaces in superhard nanocomposites and heterostructures // *Physical Review*. 2009, v. B 79.24: 245426. (C)2010 The American Physical Society.
- 11. R.F. Zhang, S. Veprek. Phase stabilities of selforganized nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> nanocomposites and of Ti<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub> solid solutions studied by *ab initio* calculation and thermodynamic modeling // *Thin Solid Films*. 2008, v. 516, p. 2264-2275.

- J. Musil, S. Kadlec, V. Valvoda, R. Kuzel, Jr., and R. Cemy. Ion-assisted sputtering of TiN films // *Surf. Coat. Technol.* 1990, v. 43-44, p. 259.
- S.U. Li, Y. Shi, H. Pen. Ti-Si-N films prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition // Plasma Chem. Plasma Process. 1992, v. 12, p. 287.
- 14. S. Veprek, S. Reiprich, S.Z. Li, and Li Shizh. Superhard nanocrystalline composite materials: The TiN/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> system // *Phys. Letters.* 1995, v. 66, p. 2640.
- O. Knotek, A. Barimani. On spinodal decomposition in magnetron-sputtered (Ti,Zr) nitride and carbide thin films // *Thin Solid Films*. 1989, v. 174, p.51-56.
- R.A. Andrievski, I.A. Anisimova, A.P. Anisimov. Structure and microhardness of TiN compositional and alloyed films // *Thin Solid Films*. 1991, v. 205, p. 171.
- 17. А. П. Шпак, О. В. Соболь, В. А. Татаренко, Ю. А. Куницкий, М. Ю. Барабаш, Д. С. Леонов, В. А. Дементьев. Закономерности формирования неравновесной структуры ионно-плазменных конденсатов квазибинарных карбидных и боридных систем // Металлофиз. и новейшие технологии. 2008, т. 30, № 4, с. 525–535.

Статья поступила в редакцию 16.09.2010 г.

# ПЕРЕНЕСЕННЯ Й УТРИМАННЯ СИЛІЦІЮ В ТІ-SІ-N-ПОКРИТТЯХ У ПРОЦЕСІ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАДЖЕННЯ

# I.I. Аксьонов, В.А. Білоус, С.К. Голтвяниця, В.С. Голтвяниця, Ю.О. Задніпровський, О.С. Купрін, М.С. Ломіно, О.В. Соболь

На прикладі титан-силіцієвих композитів (вміст силіцію в катоді 4...5 ваг.%) вивчались особливості переносу складових катодного матеріалу до покриттів, осаджуваних вакуумно-дуговим методом у присутності азоту. Вивчалась еволюція властивостей покриттів (мікротвердість, елементного й фазового складів) із зміною тиску газу в реакційному області. Встановлено немонотонний характер залежності вмісту силіцію в покритті від тиску газу з мінімумом в області 10<sup>-3</sup> Торр. Описані припущення щодо механізму формування такої залежності.

# TRANSPORT AND CONFINEMENT OF SILICON IN TI-SI-N COATINGS IN THE COURSE OF VACUUM-ARC DEPOSITION

#### I.I. Aksenov, V.A. Belous, S.K. Goltvyanitsa, V.S. Goltvyanitsa, Yu.A. Zadneprovsky, A.S. Kuprin, N.S. Lomino, O.V. Sobol

On an example of the titanium-silicon composites (the silicon content in the cathode of 4...5 wt.%) features of cathodic material components transport to the coatings, deposited by a vacuum-arc method in presence of nitrogen, were studied. Evolution of properties of the coatings (microhardness, element and phase structures) with change of the gas pressure in reaction area was studied. Nonmonotonic character of dependences of the silicon content in the coating on the gas pressure with a minimum in region of  $10^{-3}$  Torr is revealed. The hypothetical mechanism of formation of such dependence is described.